



【897～1385万円】 【技術開発戦略本部】 半導体プロセスエンジニア（リーダー）

株式会社SCREENホールディングスでの募集です。 プロセスエンジニア（半導体...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

株式会社SCREENホールディングス

Job ID

1584834

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Kyoto Prefecture

Salary

8.5 million yen ~ 13 million yen

Work Hours

09:00 ~ 17:30

Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 入社7ヶ月目には最低10日以上 入社日より付与（入社月により2日 23日）【休...

Refreshed

May 28th, 2026 21:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2370721】

【職務】

ホールディングスの技術開発戦略本部において、デバイスプロセスの知識を活かし、次世代半導体製造装置の開発に携わっていただきます。

プロセス技術の観点から装置開発を牽引し、当社製品の競争力向上に貢献いただくポジションです。

【仕事内容】

当社海外拠点において、ウェハ流通およびTEG等の各種計測を通じ、自社半導体洗浄装置の性能評価や新機能評価、装置仕様の改善提案を行っていただきます。

また、顧客ニーズを踏まえた装置システムおよびプロセス技術の開発をリードし、当社洗浄装置の競争力強化を担っていただきます。

物理・化学的な知見を基盤に、プロセス要件をハードウェアへ落とし込む設計・開発業務にも従事いただきます。

【部署構成】

- ・ 10～20名程度の、技術領域別に編成された組織に所属いただきますが、本部内での柔軟な部署異動があります
- ・ 部署横断型のプロジェクトも多く、複数のプロジェクトに並行して参画いただくケースもあります

Required Skills

【必須経験】

下記のどちらか、もしくは両方

- ・ デバイスメーカーで、プロセス開発を行った経験がある人。
- ・ SiViewでウエハロットを自分で流品フローを作成でき、デバイス流品経験があり、ロットUp後に電気特性を測定した経験がある人。

【求める人物像】

- ・ 責任感と熱意をもって仕事に取り組める方
- ・ 協調性を持って誠実に業務に取り組める方

Company Description

半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ（FPD）製造装置、プリント配線板製造装置、画像情報処理機器などの装置を中心とした設備機械の開発、製造、販売